

附件1

口腔门诊按诊疗服务结果收费标准

序号	国家编码	疾病诊断（临床版2.0）	疾病诊断（医保版2.0）	服务操作	服务内涵	除外内容	计价单位	收费标准（元）	说明	医保支付
1		恒牙深龋：K02.800x008 牙体缺损：K07.303 牙折裂：K02.400 牙折断：S02.500 畸形中央尖：K00.200x009	恒牙深龋：K02.800x008 牙体缺损：K07.303 牙折裂：K02.400 创伤性牙折断：S02.500 畸形中央尖：K00.200x009	年轻恒牙 牙髓保存术	露髓的年轻恒牙或乳牙去龋，开髓，行牙髓切断，用生物活性材料行盖髓术，充填材料冠方封闭。	各种生物膜材料	每牙	900	适用于露髓的年轻恒牙或乳牙患者。	
2		牙体缺损：K07.303 牙折裂：K02.400	牙体缺损：K07.303 牙折裂：K02.400	显微儿童断冠自体组织拼接修复术	年轻恒牙及乳牙牙冠折裂、折断，在显微镜下行断冠粘结术或断片粘接术或树脂嵌体修复术。		每牙	1100		
3		根尖囊肿；K04.801 急性根尖周炎：K04.401 根尖脓肿：K04.701 根尖肉芽肿：K04.501	根尖囊肿；K04.801 急性根尖周炎：K04.401 根尖脓肿：K04.701 根尖肉芽肿：K04.501	显微根管感染控制与消除术	显微镜下清除病变软硬组织、寻找病因，含遗漏根管、根管侧穿、牙根微裂等，并行根尖切除、根管倒预备、倒充填；封闭根尖孔等牙体与牙周通道。	骨粉等植骨材料、各种生物膜材料	每牙	4200	适用于对常规根管治疗失败后发生的无法修补的根管侧穿、根管外细菌生物膜、根尖周真性囊肿、多次治疗失败的牙髓病等疾病进行根尖治疗患者。	医保

口腔门诊按诊疗服务结果收费标准

序号	国家 编码	疾病诊断（临床版2.0）	疾病诊断（医保版2.0）	服务操作	服务内涵	除外内容	计价 单位	收费标准 （元）	说明	医保 支付
4		慢性牙周炎：K05.300	慢性牙周炎：K05.300	内窥镜下 牙周根面 微创清创 术	牙周内窥镜下使用超声波，或者手工刮治进行牙周袋内软硬组织的清创术；含牙周局部浸润麻醉，牙周袋内根面探查，根面牙石、病变牙骨质清除，牙周袋内炎症肉芽组织清理，术后牙周冲洗，局部止血，牙周袋内上药。含内窥镜光纤管。		每牙	800	牙周基础治疗后仍存在5mm以上牙周袋且探诊出血的患牙，需要利用牙周内窥镜进一步精细微创牙周治疗患者。	医保
5		牙列缺损：K08.100×002 牙列缺失：K08.100×003	牙列部分缺失：K08.104	骨增量牙 种植术	含局部麻醉翻瓣、超声骨刀牙槽骨修整、骨劈开、引导骨再生等操作，行缺失牙区域牙种植及种植体周软组织成形或种植区黏膜缺损修复等操作。	种植体、基台、骨代用品、各种生物膜材料、骨粉等植骨材料、固定钉、钛网	每牙	自主定价		

口腔门诊按诊疗服务结果收费标准

序号	国家编码	疾病诊断（临床版2.0）	疾病诊断（医保版2.0）	服务操作	服务内涵	除外内容	计价单位	收费标准（元）	说明	医保支付
6		残根 K08.300x002 残冠 K08.302 牙折裂 K02.400 牙折断 S02.500 慢性牙周炎K05.300	残留牙根： K08.300x002 残冠：K08.302 牙折裂：K02.400 创伤性牙折断：S02.500 慢性牙周炎：K05.300	即刻牙种植术	含术前种植治疗设计，局部麻醉、翻瓣或不翻瓣、术中牙拔除、超声骨刀拔牙清创、牙槽骨修整、引导骨再生、骨挤压，种植体植入，种植体周软组织成形或种植区黏膜缺损修复等操作。	种植体、基台、骨代用品、各种生物膜材料、骨粉等植骨材料、固定钉、钛网	每牙	自主定价	适用于即拔即种患者。	
7		牙列缺损：K08.100×002 牙列缺失：K08.100×003	牙列部分缺失：K08.104	上颌窦底提升牙种植术	含术前种植治疗设计，局部麻醉、翻瓣或不翻瓣、术中牙拔除、超声骨刀拔牙清创、牙槽骨修整、上颌窦底提升、引导骨再生、骨挤压，种植体植入，种植体周软组织成形或种植区黏膜缺损修复等操作。将牙种植体植入，并行种植体周软组织成形术或种植区黏膜缺损修复。	种植体、基台、骨代用品、各种生物膜材料、骨粉等植骨材料、固定钉、钛网	每牙	自主定价		

口腔门诊按诊疗服务结果收费标准

序号	国家编码	疾病诊断（临床版2.0）	疾病诊断（医保版2.0）	服务操作	服务内涵	除外内容	计价单位	收费标准（元）	说明	医保支付
8		牙列缺失：K08.100×003	牙列部分缺失：K08.104	无牙颌即刻修复牙种植术	含术前种植设计，局部麻醉、翻瓣、超声骨刀牙槽骨修整、骨劈开、引导骨再生等操作，行缺失牙区域牙种植术及种植体周软组织成形术或种植区黏膜缺损修复术。含术中临时基台、印模制取、确定颌位关系记录及技师制作种植体支持式树脂联冠即刻负载临时修复体。	种植体、基台、骨代用品、各种生物膜材料、骨粉等植骨材料、固定钉、钛网	每牙	自主定价		
9		牙体缺损：K07.303	牙体缺损：K07.303	全瓷修复体的激光拆除术	含修复体检查和拆除设计，无痛消融全瓷修复体和粘接水门汀，牙体保护等操作。		每牙	1300	对临床上已完成修复但需要拆除的全瓷修复体患者。	
10		牙列缺损：K08.100x002	牙列部分缺失：K08.104	激光口腔软组织修整术	含牙冠延长或游离龈切除等操作；种植牙二期手术；唇、颊、舌系带的修整等操作。		每牙	950	全瓷修复功能和美学需要患者。	